

檔 號：
保存年限：

中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓
之4

承辦人：中華創新發明學會

電話：02-2778-2688

受文者：東吳大學

發文日期：中華民國114年12月12日

發文字號：中創發字第1140000018號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

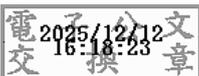
附件：2026日本展參展辦法 (0000018A00_ATTCH1.pdf)

主旨：敬邀 貴校參加「2026第四十屆日本東京創新天才國際發明展」，為國為校爭取最高榮譽，詳如附件，請查照。

說明：

- 一、「日本東京創新天才國際發明展」至今已舉辦近四十年，由日本知名發明家中松義郎博士所創辦，即日起接受報名至3月27日(五)截止，歡迎踴躍報名參加。
- 二、「2026第四十屆日本東京創新天才國際發明展」，展覽時間115年5月7日(四)~8日(五)，共2日，地點為東京國際論壇大樓Tokyo International Forum (TIF)。
- 三、檢附參展辦法，本會官網(www.innosociety.org)同步公告，請將相關報名文件E-mail至choice@mail2000.com.tw。

正本：114全國大學、114高中職

副本： 2025/12/12 16:18:23 電子公文 交 換 章

東吳大學



1140011450 114/12/12